



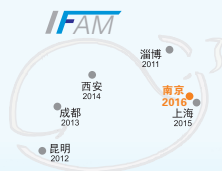
会议详情请登录：
<http://www.ifamat.com>

/FAM 2016新材料国际发展趋势高层论坛

2016年9月24 ~ 26日 中国·南京

南京国际青年文化中心

(第一轮通知)



注册须知

一、会议安排

时 间：2016年9月24-26日
地 点：南京国际青年文化中心
网 址：www.ifamat.com
会议住宿请参考网站

二、注册须知

1 注册费用

注册类型	学生代表	正式代表
2016年8月30日前	1100人民币	2400人民币
现场注册	1300人民币	2600人民币

2 汇款信息（汇款请注明：注册编号+注册人姓名）

户 名：《中国材料进展》杂志社
开户行：招商银行股份有限公司西安未央路支行
账 号：129 9049 0411 0601
联系人：高 虹
电 话：029-86226599
传 真：029-86282362



南京青奥中心

2016新材料国际发展趋势高层论坛

由中国工程院化工、冶金与材料工程学部、中国材料研究学会、材料学术联盟共同主办，西安交通大学和南京工业大学承办的2016新材料国际发展趋势高层论坛将于2016年9月24-26日在南京举行。

新材料国际发展趋势高层论坛是新材料领域具有重要影响力的系列学术活动之一，自2011年开始，先后在淄博、昆明、成都、西安和上海成功举办。本次论坛主题包括纳米材料、电子材料、先进无机材料、材料界面表征、能源材料等新材料领域。同时，还将举办“纳米材料”、“光催化”、“材料基因组”、“电子信息材料”、“智能材料”、“能源材料”、“无机材料”、“复合材料”、“3D打印”、“材料界面”和“青年科学家”等分论坛以及“一带一路与材料教育高端论坛”，会议目前已经邀请了近200多位国内外材料领域专家学者与会作专题报告，并就该领域的发展趋势和关键问题进行讨论。热忱欢迎各高校、科研院所、企事业单位等专家、学者出席论坛！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部

中国材料研究学会 / 材料学术联盟

承办单位：西安交通大学 / 南京工业大学

主 席：周 廉、干 勇、黄伯云、黄 维

执行主席：王铁军、许仲梓、韩雅芳

秘 书 长：孙 军、沈晓冬、左家和、贾豫冬

大会主题、报告人

纳米材料：刘忠范、王中林、Nigel Slater

电子材料：王 曦、郑有料、潘 峰

先进无机材料：董绍明、彭 寿、许仲梓

材料界面与表征：贾春林、许并社、岩本知広

能源材料：吴 锋、王 庆

3D打印材料：卢秉恒、黄卫东、吴鑫华

会议联系人

王 方：《中国材料进展》杂志社 029-86226599 materialschina@163.com

纳米材料与技术论坛

纳米科技是21世纪国际前沿科技领域之一，纳米材料与技术又是新材料研究的重要分支，在能源、信息、环境、生物医学及国家安全等多个领域具有广阔应用前景。以纳米材料与技术为引领的战略新兴产业正逐渐渗透到人类生活的各个领域，将会对国民经济发展产生深远影响。作为“新材料国际发展趋势高层论坛”的系列活动之一，“纳米材料与技术论坛”于2015年在上海首次举办即获热烈反响。

在“2016新材料国际发展趋势高层论坛”举行之际，拟再次组织召开“纳米材料与技术论坛”。本次论坛得到纳米材料与技术领域国家重点实验室及制造企业共同支持，将继续邀请国内外从事纳米材料与技术研究的知名专家学者，着重介绍当前最新的学术研究成果及产业发展动态。热忱欢迎高校、科研院所、企事业单位等同仁参与本次纳米材料与技术论坛！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国材料研究学会
材料学术联盟
北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室

承办单位：清华-富士康纳米科技研究中心
《中国材料进展》杂志社

主 席：范守善、陈建峰

秘 书 长：陈建峰、顾 宁、董晓臣、徐 科

拟邀请报告人

周少雄、施剑林、傅正义、石高全、彭笑刚、汪联辉、
张广宇、王欣然、陈春英、钱志勇、董晓臣、孙立涛、
邓正涛、刘 琦、刘遵峰、David Sher

论坛联系人

王 丹：北京化工大学 13810688735 wangdan@mail.buct.edu.cn

光催化前沿论坛

暨973计划“高效光催化材料研究项目”研讨会

当今世界正面临着能源和环境的严峻挑战，解决这两大问题是人类社会实现可持续发展的迫切需要。尤其是我国近年来雾霾天气的频繁出现，严重影响了人民的正常生活和身体健康，开发和利用太阳能是解决这一现状的有效方法之一。利用光催化材料既可以将低密度的太阳能转化为可储存的高密度化学能，也可以利用太阳能降解和矿化环境中的污染物，因此它在解决能源和环境问题方面具有重要的应用前景。发展高效利用太阳能的光催化材料的研究已成为当前国际材料领域的前沿热点之一。国际上光催化领域的研究已经从最初的实验现象发现，逐步由基础理论研究转向光催化材料的应用基础研究；由光催化材料探索逐步转向高效光催化材料体系设计。世界主要国家及我国均设立了与光催化材料相关的国家级重大项目，旨在占领该领域的至高点。

在“2016年新材料国际发展趋势高层论坛”举行之际，作为论坛系列活动之一，专门组织了本论坛，由世界和我国光催化材料研究领域单位共同参与，所有报告人均为该领域知名专家。热忱欢迎各高校、科研院所和企事业单位等积极参与！

组织机构

- 主办单位：**中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国可再生能源学会光化学与光催化专业委员会
材料学术联盟
- 承办单位：**福州大学能源与环境光催化国家重点实验室
南京大学环境材料与再生能源研究中心
科技部973计划光催化材料项目组
- 主 席：**付贤智、赵进才、邹志刚
- 秘 书 长：**邹志刚、李朝升、王心晨

拟邀请报告人

付贤智、赵进才、叶金花、余家国、黄柏标、朱永法、
周 勇、王心晨、王文中、杨金龙、付宏刚、Rong Xu、
Yadong Yin、Rye Abe、Akihiko Kudo

论坛联系人

王心晨：福州大学 13763866098 xcwang@fzu.edu.cn
李朝升：南京大学 13770645436 zsli@nju.edu.cn

能源材料论坛

随着全球范围内能源消耗的持续增长，从长远来看，需要没有污染和可持续发展的新型能源来代替所有化石燃料，解决能源问题的关键是能源材料的突破。无论是提高燃烧效率以减少资源消耗，还是开发新能源及利用再生能源都与材料有着极为密切的关系。在“2016新材料国际发展趋势高层论坛”举行之际，作为论坛系列活动之一，拟专门组织召开“能源材料论坛”。由我国能源材料领域相关国家重点实验室、制造企业共同参与，所有报告人均是国内能源材料领域的知名专家。热忱欢迎高校、科研院所、企事业单位等积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部

中国材料研究学会

材料学术联盟

承办单位：中科院物理所清洁能源中心

北京理工大学绿色能源研究所

科技部973计划高性能二次电池项目组

《中国材料进展》杂志社

主 席：陈立泉、舒兴田、曹湘洪

秘 书 长：吴 锋

拟邀请报告人

陈建峰、慈 松、王兆翔、高学平、曹余良、董全峰、

邱新平、李 丽、吕 力、施思齐、胡勇胜、孙公权

论坛联系人

陈人杰：北京理工大学 13671350662 chenrj@bit.edu.cn

优秀青年科学家论坛

“新材料国际发展趋势高层论坛”是由中国工程院化工、冶金与材料工程学部、中国材料研究学会、材料学术联盟自2011年开始举办的系列会议，以把握材料发展的最新动态，追踪材料研究前沿，推动新材料科学和产业的自主创新和技术进步，先后在淄博、昆明、成都、西安和上海举办了5届，在国内材料界引起热烈反响。本届论坛将于2016年9月24-26日在南京市召开。

作为“新材料国际发展趋势高层论坛”重要活动之一，“优秀青年科学家论坛”于2015年组织成立并举办了第一届活动。该论坛旨在促进优秀青年科学家的成长，学科交叉和融合，启迪新的学术思想，创立新的学术观点，意在培养和造就一大批进入世界科技前沿的学术和技术带头人，为广大优秀青年科学家提供一个高水平的学术交流平台。“2016国际新材料发展趋势高层论坛”将继续举办第二届优秀青年科学家论坛，由我国材料领域的优秀青年科学家共同参与，所有报告人均优秀青年科学家。热忱欢迎高校、科研院所、企事业单位的优秀青年科学家积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国材料研究学会 / 材料学术联盟

承办单位：西安交通大学 / 南京工业大学

主 席：周 廉、高瑞平、魏炳波、李言荣、
钱旭红、李元元、谭天伟、刘炯天

秘 书 长：车成卫、沈晓冬、孙宝德、孙 军

论坛组织形式

“优秀青年科学家”论坛的报告人将由各高校材料学院院长、各材料相关专业国家重点实验室和国家工程中心主任择优推荐，会议组委会最终将甄选出部分青年科学家在论坛上进行口头学术报告，部分做墙贴学术报告。

论坛联系人

唐明亮：南京工业大学 13815861368 mltang@njtech.edu.cn
马 飞：西安交通大学 13096948526 mafei@xjtu.edu.cn

材料界面、微纳论坛

“新材料国际发展趋势高层论坛”是由中国工程院化工、冶金与材料工程学部、中国材料研究学会、新材料学术联盟自2011年开始举办的系列会议，以把握材料发展的最新动态，追踪材料研究前沿，推动新材料科学和产业的资助创新和科技进步，先后在淄博、昆明、成都、西安和上海举办了五届，在国内材料界引起热烈反响。本届论坛将于2016年9月24-26日在南京市召开。

材料界面是材料组织的重要组成部分，它对能量传递和物质输送起着重要作用。随着对半导体材料、纳米材料、生物材料、智能材料、复合材料、陶瓷材料、镁铝合金等材料研究的不断深入研究，材料界面超微观结构、成分与性能之间关系规律的研究日益凸显。材料界面直接影响着材料的物理、化学、力学等性能以及材料的应用范围。随着材料科学向纳米结构尺度的发展，材料的宏观性能越来越依赖于原子尺度的超微观结构。因此材料界面微观结构信息的提取对材料性能研究至关重要。高分辨电子显微术和分析电子显微术作为表征、检测材料超微观结构的重要手段，可以从分子、原子尺度上研究材料界面的超微观结构，从而揭示材料界面结构对性能的影响。

鉴于此，该论坛设立“材料界面、微纳”分会，它是我国材料界面结构表征领域的一次高级别高水平的盛会。热忱欢迎高校、科研院所科研工作者积极参与！

组织机构

- 主办单位：**中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国材料研究学会 / 中国电子显微镜学会 / 材料学术联盟
- 承办单位：**太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室
南京工业大学材料分析测试中心
西安交通大学微纳尺度材料行为研究中心
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家（联合）实验室
清华大学北京电子显微镜中心
浙江大学电子显微镜中心
- 主 席：**叶恒强、朱 静、张 泽、王海舟、万立骏
- 秘 书 长：**许并社、马秀良、单智伟、吕忆农

拟邀请报告人

朱 静、张 泽、万立骏、马秀良、于 荣、韩晓东、许并社、
单智伟、张跃刚、杨富华、陈 宏、吕忆农、王建波、谷 林、
郑士建、郭俊杰、陈富荣、许钊钊

论坛联系人

郭俊杰：太原理工大学 15135093680 guojunjie@tyut.edu.cn

复合材料与技术论坛

复合化是实现材料高性能化和多功能化的有效途径,复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模,已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。21世纪,复合材料与技术将成为材料科学中最富有活力的领域之一,将对交通运输、信息电子、环境能源、航天航空等高科技领域产生深远的影响并具有广阔的应用前景。与此同时,复合材料与纳米科技等领域的交叉融合,对我国提出了严峻的挑战,同时也为我国实现跨越式发展提供了难得的机遇。在“2016新材料国际发展趋势高层论坛”举办之际,作为论坛系列活动之一,专门组织了本论坛。由我国复合材料与技术领域相关国家重点实验室和制造企业共同参与,所有报告人均均为复合材料与技术领域的知名专家。热忱欢迎各高校、科研院所和企事业单位等积极参与!

组织机构

- 主办单位:** 中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国复合材料学会 / 中国材料研究学会 / 材料学术联盟
- 承办单位:** 金属基复合材料国家重点实验室
先进焊接与连接国家重点实验室
金属腐蚀与防护国家重点实验室
机械工业金属基复合与功能材料重点实验室 (赵玉涛)
空天先进材料与服役教育部重点实验室 (马朝利)
哈尔滨工业大学金属复合材料与工程研究所
《中国材料进展》杂志社
- 主席:** 杜善义、陈祥宝、李仲平、张立同、丁文江
- 秘书长:** 张 荻、李贺军、益小苏、马朝利、常 辉

拟邀请报告人

张 荻、耿 林、马宗义、赵玉涛、马朝利、武高辉、李志强、
赵乃勤、袁广银、李贺军、成来飞、崔 红、冯志海、黄启忠、
益小苏、张明习、白树林、赵 彤、薛忠民、李 敏

论坛联系人

王鸿华: 上海交通大学 17721148076 sklmmc@sjtu.edu.cn

先进无机材料论坛

材料是人类文明发展的重要标志。无机材料种类繁多，应用广泛，在科技和社会进步过程中起着重要的基础、先导和推动作用。随着材料设计理论、制备与表征技术的不断创新，功能材料正向着高灵敏、智能化、多功能化以及功能集成化的方向发展，结构材料正向着高强度、高韧性、耐磨损、抗腐蚀、耐高温、高可靠性、复合化和环境友好方向发展。

水泥、玻璃和陶瓷材料作为最重要的传统无机材料，其创新发展对于推动无机材料的发展和经济社会进步具有重要意义。本分论坛着眼于先进水泥基材料、先进陶瓷基材料和多功能玻璃材料的创新发展，分为先进水泥基材料和先进陶瓷基材料两个分会。论坛邀请国内外在这两个领域从事前沿技术研究的单位和专家参与，所有报告人均均为领域内知名专家和领军人物，报告内容皆为领域内最前沿技术和成果。热忱欢迎各高校、科研院所和企事业单位等积极参与以促进先进无机材料领域的学术交流！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国材料研究学会 / 材料学术联盟

承办单位：南京工业大学 / 中国科学院上海硅酸盐研究所

主 席：唐明述、江东亮、徐德龙、姜德生、周 玉

秘 书 长：沈晓冬

副秘书长：董绍明、唐明亮

拟邀请报告人

先进水泥基材料：

徐德龙、缪昌文、徐永模、王培铭、邓 敏、史才军、刘加平、李宗津、邢 峰、余其俊、沈晓冬、汪峻峰、姚 燕、胡曙光、钱觉时、阎培瑜、程 新、Karen L. Scrivener

先进陶瓷及玻璃材料：

王 浩、李 江、曾宇平、杨建峰、王士维、贾德昌、殷小伟、朱道本、张清杰、谢 毅、李敬锋、陈立东、程一兵、徐根宝、潘锦功、夏申江、谢 军、葛成权、江龙跃、左泽方、Akio Ikesue、Jens Klimke、John Halloran、Jeans Guster、Jeff Snyder

论坛联系人

马素花：南京工业大学 13912979250 yc982@163.com

史 迅：上海硅酸盐所 13818710650 xshi@mail.sic.ac.cn

材料基因组论坛

自美国于2011年率先启动材料基因组计划（Materials Genome Initiative）以来，中国、欧盟和日本等也开展了类似的研究计划，争取在新一轮材料革命性发展中抢占先机。材料基因组计划借用生物基因组的理念，以集成化的“多尺度计算-高通量实验-数据库技术”为核心，立足实现材料“发现-生产-应用”的新研发理念，从而达到新材料研发周期缩短一半、研发成本降低一半的目的，最终支撑先进制造和高新技术的发展。

作为“新材料国际发展趋势高层论坛”重要的系列活动之一，“材料基因组科学技术论坛”已在成都、西安及上海连续举办了3届，在国际化 and 前沿性等方面有了长足的发展，引起材料界的热烈的反响。秉承既往的发展理念，在我国相关国家重点实验室、制造企业共同参与下，2016材料基因组科学技术论坛将邀请国内外知名专家作关于材料基因组领域最新进展的专题报告。热忱欢迎高校、科研院所和企业事业单位等积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部

中国材料研究学会 / 材料学术联盟

承办单位：南京工业大学新材料研究院 / 南京工业大学材料与工程学院

南京工业大学材料集成计算工程研究所

协办单位：北京航空航天大学集成计算材料科学中心

上海大学材料基因组工程研究院 / 北京材料基因工程创新联盟

《中国材料进展》杂志社

主 席：陈立泉、谢建新、高瑞平、张统一

顾 问：徐匡迪、周 廉、王崇愚、崔俊芝、江东亮

秘 书 长：崔予文、孙志梅、鲁晓刚

拟邀请报告人

徐东生、刘 毅、孙志梅、鲁晓刚、杨明理、顾 辉、杜 勇、秦高梧、
于 荣、尹海清、刘建军、王 卓、汪 宏、陈海峰、刘兴军、向 勇、
李 默、陈星秋、王立根、张文清、崔予文、曾小勤、黄晓旭、项晓东、
刘 茜、Joerg Neugebauer、Georg Schmitz、Yunzhi Wang、
Alain Jacot、Sybrand van der Zwaag、Alfred Ludwig、John Agren

论坛联系人

郭艳华：南京工业大学 13770685459 guoyanhua@njtech.edu.cn
谈振华：南京工业大学 13601461510 zhenhuadan@njtech.edu.cn

3D打印材料及应用技术前沿论坛

3D打印技术作为第三次工业革命的重要标志之一，引发了世人对3D打印持续高度关注。如何正确对待3D打印？它是对传统制造业的补充还是颠覆，引发了人们热烈的讨论。作为3D打印的物质基础和制约当前中国3D打印发展的瓶颈——3D打印材料及其技术成为3D打印最受关注和值得期待突破的领域。

在“2016国际新材料发展趋势高层论坛”举办之际，作为论坛系列会议之一的“中国3D打印材料及应用技术前沿论坛”，将结合国内外3D打印材料的最新发展动态，对3D打印材料的前沿科技作进一步的交流与交流、探讨，共同推进我国3D打印产业发展。热忱欢迎高校、科研院所、企事业单位等专家、学者积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国工程院机械与运载工程学部
材料学术联盟

承办单位：南京工业大学3D打印中心
快速制造国家工程研究中心
凝固技术国家重点实验室
国防科技工业激光增材制造研究应用中心
金属多孔材料国家重点实验室
高分子复杂结构增材制造国家工程实验室
中国3D打印材料联盟

主 席：周 廉、卢秉恒、关 桥、王华明

秘 书 长：黄卫东、李涤尘、张国庆、常 辉、贾豫冬、韦 华

拟邀请报告人

张国庆、李涤尘、史玉升、汤慧萍、许小曙、邢 飞、林 鑫、
薛 雷、高正江、许高杰

论坛联系人

张文书：南京工业大学 15850503940 wenshu@njtech.edu.cn

智能材料前沿论坛

作为智能社会的重要基石，智能材料得到了人们的广泛关注。近年来国内外关于智能材料的研究也日趋活跃，出现了一批可能导致全新应用的新原理和新材料。世界主要国家及我国均设立了智能材料相关的国家级重大项目，旨在加速该重要领域的研究。

2015年成功举办“2015国际新材料发展趋势高层论坛智能材料前沿分论坛”，众多国内外专家汇聚上海，一同探讨本领域的最新进展，深受与会人员的好评。在“2016国际新材料发展趋势高层论坛”举行之际，作为论坛系列活动之一，拟继续组织召开“智能材料前沿论坛”。由世界和我国智能材料研究领域相关研究单位共同参与，所有报告人均均为智能材料研究领域知名专家。热忱欢迎各高校、科研院所、企事业单位的教师、科研人员、博士后、研究生积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部
材料学术联盟

承办单位：西安交通大学前沿科学技术研究院
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室
科技部973计划铁性智能材料高性能化项目组

主 席：祝世宁、徐惠彬、南策文、任晓兵

秘 书 长：任晓兵、丁向东

拟邀请报告人

徐惠彬、祝世宁、南策文、杨 锐、王云志、李江宇、冷劲松、
顾 宁、熊 克、丁向东、王沿东、蒋成保、蔡 伟、任 巍、
益小苏、王树涛

论坛联系人

杨耀东：西安交通大学 13201656366 yaodongy@mail.xjtu.edu.cn

电子信息材料论坛

电子信息材料是现代信息社会和经济发展的基石，将引领信息、能源、健康医疗、交通以及国防等众多领域的基础研发，具有强大的战略性、前瞻性和产业带动性，其研究与应用水平将决定各国在世界高科技产业的战略地位。目前，微电子材料技术正处于延续摩尔定律和超越摩尔定律的关键时期，急需新材料技术进行支撑和发展。光电子材料及器件制备技术取得了飞速的发展，磁电子材料与器件崭露头角。微电子/光电子/磁电子材料与器件的研究开发展现了更为诱人的发展前景。随着5G移动通信时代的到来，先进电子信息材料在满足爆发性增长的大数据、云计算的节电和海量存储需求，将在推动物联网、云计算、智慧城市建设中发挥巨大作用。世界主要国家均积极发展先进的电子信息材料技术，旨在占领该领域的至高点。

在“2016年新材料国际发展趋势高层论坛”举行之际，作为论坛系列活动之一，专门组织了本论坛，所有报告人均均为电子信息材料研究领域知名专家。热忱欢迎各高校、科研院所和企事业单位等积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部

中国材料研究学会

材料学术联盟

承办单位：清华大学

中国科学院半导体研究所

科技部863计划电子材料技术主题组

第三代半导体产业技术创新发展战略联盟

主 席：屠海令、李言荣、赵连城、吴以成、都有为、郑有料、

王 曦、刘 明

秘 书 长：潘 峰、陈弘达、吴 玲

拟邀请报告人

都有为、刘 明、张国旗、于坤山、杨中民、彭俊彪、林文雄、陈弘达、
樊仲维、李润伟、韩秀峰、姜 勇、李祥高、吴远大、林学春、许小红、
赵建华、徐 科、宋志堂、缪向水、董显林

论坛联系人

宋 成：清华大学 18210966245 songcheng@mail.tsinghua.edu.cn

“一带一路”材料教育与科技发展高峰论坛

“一带一路”战略是一种国际合作新模式，是对构建全方位对外开放格局和互利共赢的国际合作模式的新探索、新创举，是中国梦与世界梦的交汇桥梁。

“第一届‘一带一路’材料教育与科技发展高峰论坛”在国际教育和科技合作新形势下发起的国际材料教育和研究交流的盛会，是“2016新材料国际发展趋势高层论坛”的重要活动之一。论坛旨在通过材料领域的全方位、深层次的高端交流，打造“一带一路”材料高等教育和合作研究共同体，推动基于但不限于“一带一路”沿线国家和地区大学之间的全面交流与深度合作，探索跨国培养与跨境流动的人才培养新机制和协同创新新举措，培养具有国际视野的高素质人才，协同开展材料领域前瞻性、引领性基础研究和应用研究，服务“一带一路”沿线国家和地区的经济社会发展和科技进步。

本次论坛邀请我国和国际众多知名高校的负责人和专家共同参与，所有报告人均为世界著名教育专家和科技专家，主题报告也将从多角度畅论材料教育和科技发展的最新研究成果。热忱欢迎各高校、科研院所等积极参与！

组织机构

主办单位：中国工程院化工、冶金与材料工程学部 /
中国科学院信息技术科学部 / 牛津大学 /
莫斯科国立大学 / 新加坡国立大学 / 新加坡南洋理工大学 /
英国谢菲尔德大学 / 南京工业大学 / 材料学术联盟

承办单位：南京工业大学海外人才缓冲基地（先进材料研究院）
新材料研究院 / 材料科学与工程学院
江苏先进生物与化学制造协同创新中心

主 席：黄 维

共同主席：顾 敏、余艾冰、Donal Bradley、Alexei R. Khokhlov、
Freddy Boey、Max Lu、Tan EngChye、

秘 书 长：沈晓冬、张 华

副秘书长：景 苏、霍峰蔚、黄 岭、常 辉、刘小钢、王连洲

拟邀请报告人

黄 维、魏炳波、Tan Eng Chye、Freddy Boey、Alexei R. Khokhlov、
Patrick W. Fowler、Shih Choon Fong、Max Lu、Ihron Rensburg、
Jean-Lou Chameau

论坛联系人

景 苏：南京工业大学 13851713907 sjing@njtech.edu.cn
潘志刚：南京工业大学 13851819674 panzhigang@njtech.edu.cn



会议详情请登录：
<http://www.ifamat.com>

材料学术联盟

北京科技大学



北京航空航天大学



电子科技大学



西北工业大学



上海交通大学



西安交通大学



西北有色金属研究院



联系人：于灵
电 话：15010934019
E-mail: amaw3d@163.com
<http://www.ifamat.com>